

证券代码：688516

证券简称：奥特维

## 无锡奥特维科技股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称	易方达基金、嘉实基金、博时基金、南方基金、鹏华基金、景顺长城、国泰基金、中欧基金、红杉资本、Morgan Stanley 等共计 208 家投资机构及证券公司
时间	2024 年 8 月 22 日 - 28 日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事长葛志勇先生、董事李文先生、研发总监季斌斌先生、董事会秘书周永秀女士、证券部李翠芬、陶敏燕、张秋仪
<b>投资者关系活动主要内容</b>	
<p><b>（一）2024 年半年度公司业绩情况介绍</b></p> <p>公司 2024 年上半年实现收入 44.18 亿元，同比增长 75.48%；归母净利润 7.69 亿元，同比增长 47.19%；扣非归母净利润 7.72 亿元，同比增长 53.70%。</p> <p>费用方面，2024 年上半年，公司管理费用 15,771.42 万元，同比增长 44.05%；研发费用 17,811.42 万元，同比增长 37.01%；销售费用 7,852.13 万元，同比下降 593.16 万元；财务费用 1,236.35 万元，同比增长 135.04%。</p> <p>订单方面，2024 年 1-6 月，公司新签订单 62.85 亿元，同比增长 8.74%；截至 2024 年 6 月 30 日，公司在手订单 143.41 亿元，同比增长 41.11%。</p> <p><b>（二）交流的主要问题以及公司回复精要</b></p> <p><b>Q：公司如何看待目前 OBB 改造的需求情况？未来是否会在市场快速推广？</b></p> <p>A：超高速 OBB 串焊设备的量产是 OBB 技术成熟的标志。随着 OBB 改造的性价比及投资回报率的持续优化，公司预计存量串焊设备对 OBB 的改造需求将所有增长。</p> <p><b>Q：未来公司的客户回款是否会面临坏账风险？</b></p> <p>A：公司主要客户为业内龙头企业，目前客户经营正常，出现坏账的概率较低。</p> <p><b>Q：在未来 OBB 设备的市场竞争中，公司能否继续保持目前的市占率？</b></p> <p>A：公司在超高速 OBB 串焊设备领域的技术成熟度较高，且该技术在客户端已获得较高的认可度，公司有信心在客户选择 TOPCon 或 HJT 作为主要技术路线进行 OBB 设备扩产时，继续保持较高的市占率。BC 电池端的 OBB 设备目前仍在客户端验证的过程中，未来公司有信心在 BC 端设备的市场竞争中保持优势。</p> <p><b>Q：公司 LPCVD 设备实现订单增长的原因？</b></p> <p>A：公司于 2023 年收购普乐后，LPCVD 设备产品团队持续强化与客户的沟通交流，引导产品研发方向与客户需求相契合，进而提升 LPCVD 设备的市场竞争力。目前公司正致力于进一步提升设备性能，并在材料应用方面进行创新优化，助力客户有效降低运营成本。当前新的</p>	

	<p>LPCVD 设备已发往客户端进行试用。</p> <p><b>Q: 受市场环境的影响, 客户对 OBB 等新技术的导入速度是否会放缓?</b></p> <p>A: 公司认为新技术在客户端的导入速度主要取决于投资回报周期。随着公司设备的持续优化, OBB 技术的性价比得到显著提升。所以目前导入 OBB 技术将有效缩短客户的投资回报周期, 还有助于客户提高生产效率。因此公司预计未来客户采纳 OBB 技术的速度将会加快, 从而推动 OBB 技术市场渗透率的提升。</p> <p><b>Q: 公司上半年半导体设备订单快速增长的原因?</b></p> <p>A: 受益于半导体封测产业链的回暖带来的需求增加, 公司铝线键合机和 AOI 设备等产品在客户端试用后获得的积极反馈, 2024 年上半年公司获得客户的复购订单, 实现了半导体设备订单的快速增长。</p>
<b>日期</b>	2024 年 8 月 30 日